

職缺名稱	需求人數	工作內容	科系	其他
機構設計工程師	9	1、自動化設備機構設計/繪圖 2、評估新材料及新應用技術 3、技術文件撰寫 4、基礎實驗測試 5、其他主管交辦事項	工程學科類	1、熟識 AutoCAD、SolidWorks 繪圖軟體 2、對半導體自動化設備設計有興趣者 3、機械相關科系優先錄取 4、依實際學經歷敘薪
PC 軟體開發主管	1	1.機台自動化功能開發整合 2.組織成長目標訂定,規劃與執行 3.單位領導統御規劃與執行 4.建立日常管理機制及人員培訓 5.專案進度掌控與資源安排 6.異常除錯分析,改善與預防 7.部門間溝通協調	資訊工程相關	1.熟悉半導體SECS/GEM協定 2.熟悉 C# / VB6程式語言, MSSQL, Access Database 3.熟悉beckhoff控制系統 4.有 PC base 控制流程經驗者3年以上 5.具備當責執行力及共好價值觀 6.積極主動,認真負責,對設備程式開發維護充滿熱忱 7.具有較強的獨立工作能力及團隊合作精神 8.具有良好的表達能力和文檔製作能力 9.前段晶圓/後段先進封裝半導體機台自動化控制相關工作經驗 8 年以上 10.具 5 人以上主管經驗 2 年
PC 軟體開發工程師	2	1.半導體機台設備系統開發與試車 2.自動化流程開發及驗證 3.流程標準化驗證 4.相關 ISO 表單產出與流程的維護 5.跨部門溝通、協調與支援 6.支援客服單位相關事宜 7.執行上級交辦事項	資訊工程相關	.NET Framework C# Language MSSQL System Development < 具以下經驗尤佳 > 有SECS/GEM經驗 有Beckhoff經驗 有PC base控制流程經驗

PLC 軟體開發工程師	1	1、PLC設計、除錯與驗證(Mitsubishi, Keyence,西門子) 2、人機介面設計、除錯與驗證(Proface, Keyence, Delta) 3、基本弱電線路查修技能(三用電表使用...) 4、設備功能驗證 5、主管交辦事項	電機電子工程相關 機械工程相關	具下列條件者優先錄用： 1.具半導體濕製程設備經驗 2.Auto CAD 使用能力 3.能依工作進度配合加班、短期出差 4.具有較強的獨立工作能力及團隊合作精神 5.具有良好的表達能力和文檔製作能力 6.依實際學經歷敘薪
PLC 電控工程師	1	1.電控元件評估選用 2.電路圖設計規劃 3.PLC 程式撰寫除錯與試車 4.流程標準化的驗證(功能清單) 5.相關 ISO 表單產出與流程的維護 6.掌握個人設計相關進度與驗證(專案計劃書執行) 7.跨部門支援 8.支援客服單位相關事宜(ECN) 9.跨部門溝通與協調(ECR) 10.執行主管交辦事項	電機電子工程相關 機械工程相關	丙級機電整合技術士
客服工程師	3	1、裝機、驗機、與機台之維修改造。 2、機台售後服務事項之辦理。 3、與工廠及客戶端之協調、問題反應與解決。 4、SOP 之撰寫。 5、需配合長期國外出差、加班。	工程學科類 電機電子維護相關	1.具英文基本讀寫與對話能力 2.具半導體機台維修經驗尤佳 3.能配合出差、加班 4.具基礎 Microsoft 電腦文書處理能力 5.需具備交通工具：汽車 6.需配管，水或電相關證照尤佳 7.依實際學經歷敘薪